反应合成与大塑性变形制备 AgMeO 电接触 材料的组织形貌特征

周晓龙¹, 曹建春¹, 陈敬超¹, 张昆华², 于杰¹,

杜 焰¹, 耿永红², 孙加林³, 吴大平¹

(1. 昆明理工大学, 云南 昆明 650093)

(2. 昆明贵金属研究所, 云南 昆明 650221)

(3. 云南省科学技术协会, 云南 昆明 650021)

摘 要:采用反应合成制备技术与大塑性变形加工技术,研究了银氧化锡(AgSnO₂)、银氧化铜(AgCuO)、银氧化钇 (AgY₂O₃) 3 种电接触复合材料的组织均匀化。结果表明,在相同工艺条件下,通过反应合成技术所制备的 3 种电接触 复合材料具有不同的显微组织形貌。产生这种现象的原因主要是合金体系中元素性质不同,使得反应合成制备中元素 的扩散机制不同所造成的。通过大塑性变形加工,能够对不同显微组织形貌复合材料的显微组织进行均匀化处理,只 是对于不同的材料体系,对大塑性变形强度有不同的要求。

关键词: AgSnO₂; AgCuO; AgY₂O₃; 反应合成; 显微组织均匀化
 中图法分类号: TB333; TM206
 文献标识码: A
 文章编号: 1002-185X(2009)06-0991-04

银金属氧化物(AgMeO)复合材料作为一种主要 的电接触材料,其传统的制备方法主要有粉末冶金 法^[1-3]和原位反应合成法(包括内氧化法^[3-5]、反应合 成法^[6-8]等)。两者的主要区别在于增强第二相在制备 过程中是直接加入还是反应生成。

对于银金属氧化物 (AgMeO) 电接触材料,不论 采用那种制备技术,其显微组织的均匀化程度没有一 个固定的标准,目前普遍都采用光学显微镜观察 (200~400倍),显微组织若较均匀就被认为该材料的 均匀性较好^[9]。但是,这种均匀的显微组织在高倍条 件下其显微组织往往是不均匀的,这种不均匀性也导 致了银金属氧化物电接触材料在使用过程中性能的不 稳定性。因此需要寻求一种对银金属氧化物电接触材 料这类颗粒增强金属基复合材料显微组织均匀化的制 备与加工技术,也需要根据材料特性,建立银金属氧 化物电接触材料这类颗粒增强金属基复合材料组织均 匀化程度的考核标准,以提高银金属氧化物复合材料 使用性能的稳定性。

本研究对银氧化锡(AgSnO₂)、银氧化铜(AgCuO)、 银氧化钇(AgY₂O₃) 3 种反应合成技术制备的材料显微 组织进行分析,探讨了 3 种材料在相同工艺条件下, 由于反应合成体系不同导致所形成的3种银金属氧化 物材料具有不同的显微组织形貌特征,并探讨了形成 这3种显微组织形貌特征的机理。最后通过大塑性变 形技术对3种不同显微组织的银金属氧化物材料进行 显微组织均匀化,以考察大塑性变形技术对不同显微 组织的颗粒增强金属基复合材料组织均匀化的影响, 力求对反应合成银金属氧化物电接触材料组织均匀化 考核指标提供一定的理论与实验依据。

1 实 验

Ag、Ag-Sn、Ag-Cu、Ag-Y 合金粉, 粒度 35~45 μm; 氧化剂粉末, 粒度 25~35 μm。原料配比根据体系不同 分别为: AgSnO₂(含 10%SnO₂, 质量分数,下同)材 料中 Ag、Ag-Sn 合金粉、氧化剂的质量比为 1:3:2; AgCuO(含 10%CuO)材料中 Ag、Ag-Cu 合金粉、氧 化剂的质量比为 1:2:2; AgY₂O₃(含 8% Y₂O₃)材料中 Ag、Ag-Y 合金粉、氧化剂的质量比为 1:3:4。

将原料粉经过充分混合,装入 Φ60 mm 的塑胶模 具密封后,在型号为 LDJ-420/1600-250YS 冷等静压 中,采用 200 MPa 压力,保压 6 min。将压制成型的 锭坯装入型号 YSL-65-1350 的真空反应合成烧结炉,

收稿日期: 2009-03-03

基金项目:国家自然科学基金项目(50361003);云南省科技攻关项目(2002GG04);云南省自然科学基金重点项目(2006E003Z,2004E004Z)

作者简介:周晓龙,男,1969年生,副教授,昆明理工大学云南省新材料制备与加工重点实验室,云南 昆明 650093, E-mail: kmzxlong@163.com

将反应合成的 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃ 电接触 材料经过复压复烧等工艺过程制成挤压锭坯,再将挤 压锭坯经过真应变为12.0 的大塑性变形加工(温度650 ℃;压力30~40 MPa),来考察3种银金属氧化物复合 材料显微组织的弥散化程度。

对反应合成的 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃ 电接触 材料采用了 XRD(型号 D8 ADVANC)、SEM(型号 XL30 ESEM)等分析手段来分析 AgMeO 电触头材料的 物相组成和显微组织。

2 结果与讨论

2.1 物相分析

图 1 是 3 种电接触材料烧结后的 XRD 图谱。从 图 1 看出,反应合成所制 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃ 3 种电接触材料烧结后的相组成分别为 Ag 和 SnO₂、Ag 和 CuO、Ag 和 Y₂O₃。说明反应合成制备方法能够成 功制备 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃电接触材料。

2.2 反应合成 AgMgO 电触头材料的显微组织

图 2 为反应合成的 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃烧 结态的显微组织。图中灰白色为基体,黑灰色为增强 相;由图看出,虽然这 3 种材料的反应合成烧结工艺 相同,但是所形成的微观组织不尽相同。图 2 所形成 的氧化物(SnO₂)不仅分布在银基体颗粒周围(见图 2a 中 A 区),且在银颗粒内部缺陷处(晶界处)(见图 2a 中 B 区及图 2b);图 2c 中所形成的氧化物(CuO) 主要分布在银基体颗粒的周围;图 2d 中所形成的氧化 物(Y₂O₃)分布在银基体内部缺陷晶界处(图 2d 中 A



图 1 反应合成 AgY₂O₃ (a)、AgCuO (b)、AgSnO₂ (c) 电接触材料的 XRD 分析结果





图 2 AgSnO₂、AgCuO^[7]、AgY₂O₃电接触材料的反应 合成烧结态显微组织

Fig.2 Microstructure of sintered AgSnO₂ (a,b), AgCuO (c), and AgY₂O₃ (d) composites after reactive synthesis

区)及银基体内部(2d中B区)。

原因主要与 Ag-Me-O 体系中的物理性质不同有 关,仅从合金元素的原子半径来看,Y>Sn>Cu,那么 在银基体中,由于原子尺寸效应,在相同的温度、压 力条件下,合金元素在银中的扩散速率必然不同,从 而在银金属合金颗粒内部及外部形成了合金元素化学 浓度梯度、氧元素的化学浓度梯度,以及合金元素与 氧元素的反应速率等导致 Ag-Me-O 体系中合金元素 与氧元素的扩散速率不同,最终形成不同的显微组织 特征。

根据合金氧化机理(图 3),合金的氧化需要经过氧 的吸附、氧在合金表面的分解、氧在合金表面与合金 元素的反应,元素(包括氧元素)在合金中的扩散与 反应等几个方面。特别是元素在合金中的扩散与反应 方面,由于合金元素原子半径、电负性等性质的不同,



Fig.3 Schematic of oxide formation in alloy

造成其在金属中扩散速率的不同,导致氧化物在金属 基体中反应生成的位置不同。

在基体中,[O]扩散系数与溶质扩散系数有2种: (1) [O]的扩散系数<溶质扩散系数

若[O]的扩散系数<溶质扩散系数,溶质在基体中 扩散要快于氧,溶质原子容易扩散到合金表面与氧发 生氧化反应,生成氧化物。其氧化物形成机理如图 4 所示。AgSnO₂和 AgCuO 电接触复合材料的反应合成 就属于此类型,如图 2a、2b 所示。

在这种氧化过程中,若合金表面生成氧化物的反应速率小于合金表面[O]离子的增加速率,溶质的扩散不能满足氧化反应的需求,会造成合金表面[O]的过剩,在合金表面与合金内部产生[O]的浓度梯度,[O]就会向合金内部扩散并发生氧化反应,形成合金颗粒表面氧化物高度集中,但合金颗粒内部又有少量氧化物存在的组织形貌,如图 1 中的 AgSnO₂复合材料;若合金表面生成氧化物的反应速率和合金表面[O]、溶质元素的增加速率相当,容易在合金表面形成氧化物颗粒的形核与长大,形成合金颗粒表面氧化物增厚的趋势,如图 2 中的 AgCuO 复合材料。AgSnO₂与 AgCuO 电接触复合材料的反应合成机理属于同一类型,但它们的组织形貌有所不同。

(2) [O]的扩散系数>溶质扩散系数

若[O]的扩散系数>溶质扩散系数,氧在基体中的 扩散速度要大于溶质在基体中的扩散,在反应过程中 氧会源源不断的向合金内部扩散,并与合金内部的元 素发生反应生成氧化物。图 5 是[O]的扩散系数大于溶 质扩散系数时,氧化物的形成示意图。AgY₂O₃复合材 料的反应合成就属于这种氧化反应类型,如图 2d 所 示。在该氧化反应类型中,氧在合金中的扩散有 2 种 方式: A)短路扩散:合金内部的晶界是[O]与合金元 素的扩散通道,形成的氧化物弥散分布在合金中的晶 界上。如图 2d 中 A 区 AgY₂O₃复合材料的反应合成属



图 4 [O]的扩散系数<溶质扩散系数时,氧化物 的形成示意图^[9]

Fig.4 Schematic of the formation of oxides when the diffusivity of oxygen is bigger than that of solute

于该情况; B)体扩散: [O]在合金内部扩散,形成的 氧化物弥散分布在合金内部,如图 4 中 B 区 AgY₂O₃ 复合材料的反应合成属于该情况。但是,同一种 AgY₂O₃复合材料中为什么存在2种扩散机制?其原因 主要是由于在制粉过程中,所制备的 Ag-Y 合金颗粒的 性质不同所造成的,主要与Y 在 Ag 中的固溶度、合金 颗粒密度等有关。

2.3 AgMgO 电触头材料的大塑性变形组织均匀化

图 6 是反应合成的 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃电 接触材料经不同变形的显微组织形貌。对比图 2 与图 6 看出,无论反应合成那种银金属氧化物电接触复合 材料,通过大塑性变形都能够对该类颗粒增强金属基



图 5 [O]的扩散系数>溶质扩散系数时,氧化物 的形成示意图^[9]

Fig.5 Schematic of the formation of oxides when the diffusivity of oxygen is smaller than that of solute



- 图 6 大塑性变形后 AgSnO₂ (a)^[8]、AgCuO (b)、AgY₂O₃ (c)材 料丝材纵截面 SEM 形貌
- Fig.6 SEM images of vertical section micrographs of AgSnO₂
 (a), AgCuO (b), AgY₂O₃ (c) composites after severe plastic deformation: (a1) ε =4.0, (a2) ε =12.0; (b1) ε =4.0, (b2) ε =12.0; (c1) ε =4.0, (c2) ε =12.0

复合材料的显微组织进行均匀化处理。这种均匀化处 理不仅表现在随着基体的变形,团聚颗粒逐步被拉长、 分散,形成条带状显微组织,而且也表现在不同变形 条件下,材料显微组织的均匀化程度不同(如图 6a1、 6b1、6c1),在相同的变形条件下,不同的材料体系其 显微组织均匀化的程度也不同(如图 6a2、6b2、6c2)。 那么,怎样判断一种颗粒增强金属基复合材料显微组 织是否均匀,直接影响着颗粒增强金属基复合材料在 使用中综合性能,这需要对颗粒增强金属基复合材料 的显微组织均匀化程度建立一个相应的标准。就所研 究的 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃ 电接触材料体系,判 断其显微组织均匀化程度主要考虑如下几个因素:颗 粒大小、颗粒间距、单位面积上的颗粒分布数等;从 图 6a2、6b2、6c2 看出,在真应变为 12 的大塑性变形 条件下,AgSnO2电接触材料中单位面积上增强相颗粒 的数目明显多于 AgCuO 和 AgY₂O₃,即可认为 AgSnO₂ 电接触材料的均匀化程度好于 AgCuO 和 AgY₂O₃。

3 结 论

1) 采用反应合成制备技术能够获得 AgSnO₂、 AgCuO、AgY₂O₃电接触材料,但由于扩散机制的不同, 造成 3 种电接触材料的显微组织形貌不同。

2) 通过大塑性变形加工技术能够对具有不同显

微组织形貌的 AgSnO₂、AgCuO、AgY₂O₃ 电接触材料 的显微组织进行均匀化处理。

3) 材料体系、大塑性变形条件直接影响着材料显 微组织均匀化的程度。反应合成的 AgSnO₂ 电接触材 料经过大塑性变形后其均匀化程度好于 AgCuO 和 AgY₂O₃。

参考文献 References

- [1] Huang Dapeng(黃大鹏) et al. Powder Metallurgy Technology (粉末冶金技术)[J], 2005, 23(6): 423
- [2] Lu Jianguo et al. Rare Metals[J], 2002, 21(4): 289
- [3] Ye Jiajian(叶家健) et al. Materials Review(材料导报)[J], 2007, 21(2): 87
- [4] Wu Chunping(吴春萍) et al. Electric Engineering Materials (电机工程材料)[J], 2006(6): 24
- [5] Arami H. Mater Sci Eng[J], 2007, A (464): 225
- [6] Chen Jingchao et al. ICEC[J], 2002: 447
- [7] Zhou Xiaolong(周晓龙) et al. Rare Metal Materials and Engineering(稀有金属材料与工程)[J], 2006, 35(5): 814
- [8] Zhou Xiaolong(周晓龙). The Chinese Journal of Nonferrous Metals(中国有色金属学报)[J], 2006, 16(5): 830
- [9] Wu Chunping(吴春萍). Master Thesis(硕士学位论文)[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2005

Microstructures of AgMeO Electric Contact Materials by Reactive Synthesis and Severe Plastic Deformation

Zhou Xiaolong¹, Cao Jianchun¹, Chen Jingchao¹, Zhang Kunhua², Yu Jie¹, Du Yan¹, Geng Yonghong²,

Sun Jialing³, Wu Daping¹

(1. Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China)

(2. Kunming Institute of Precious Metal, Kunming 650221, China)

(3. Yunnan Province Association for Science and Technology, Kunming 650021, China)

Abstract: The microstructure homogenizations of $AgSnO_2$, AgCuO and AgY_2O_3 electric contact materials prepared by reactive synthesis process and severe plastic deformation process were investigated. The result showed that the microstructures of the three electric contact materials were different under the same process conditions. The main reason of the above mentioned results is attributed to different diffusion mechanisms which are caused by different element natures in the alloy system. The microstructures of the three electric contact materials can be homogenized by severe plastic deformation, Fore the different electric contact material systems, different plastic deformation degrees are required.

Key words: AgSnO₂; AgCuO; AgY₂O₃; reactive synthesis; microstructure homogenization

Biography: Zhou Xiaolong, Associate Professor, Key Laboratory of Advanced Materials of Yunnan Province, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, P. R. China, Tel: 0086-871-5334185, E-mail: kmzxlong@163.com